证券代码：003026　　证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-11-002

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他：_____
参与单位名称及人员姓名	华创证券 王锐
时间	2026 年 11 月 9 日 14：00-15：00
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍 证券事务代表 叶荣
投资者关系活动主要内容介绍	**1．公司毛利率水平提升的主要原因有哪些？** 公司毛利率水平提升的主要原因有募投项目产能释放、精益管理的加强以及产能利用率提升。 **2．公司 6-8 英寸抛光硅片产品目前产能情况？** 中晶新材料公司目前产品批量交付，公司根据销售订单及市场需求预测统筹安排生产计划，正在积极拓展产能以满足客户交付。 **3．预计 2026 年公司抛光硅片产品新增客户及订单情况如何？** 中晶新材料正处于增产上量和新客户批量认证的过程中，设备也在进一步扩增。当前客户群体增加，产品种类丰富、规格全，正在积极拓展产能以更好地满足下游客户不同产品需求。未来将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度，提高公司市场规模。

	4．江苏皋鑫目前项目进度如何？ 江苏皋鑫的营业执照已变更至新厂地址，其中高频高压半导体芯片及器件产品已在新厂投入运行，目前处于客户认证和产品增产上量的过程中。随着新厂投入使用，公司将持续加大研发投入，进一步丰富产品结构。 **5．江苏皋鑫产品在下游应用领域的分布情况？** 江苏皋鑫主营产品为半导体功率芯片及器件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV 显示器、X 光机及大型医疗设备、负离子发生器、空气净化、激光切割、高压静电喷涂、工业静电设备、油田设备、高压电源等领域。 **6．公司器件芯片项目的产能规划如何？** 目前江苏皋鑫处于客户认证和产品增产上量的过程中。未来将继续巩固发展现有业务，持续加大研发投入，进一步丰富产品结构，满足客户需求。 **7．公司如何面对不断变化的下游市场需求？** 公司目前主营业务所涉及产品的市场需求与行业的景气周期等因素密切相关，近年来，随着人工智能、物联网、5G、汽车电子等新兴技术的快速发展，半导体市场呈现增长趋势。对此，公司持续优化产品与服务质量，不断提升客户满意度。同时，通过加大研发力度、积极拓展新客户等措施，有效应对市场变化。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 9 日